

## 定格表 RATINGS

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S3K40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~+150	°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			+150	°C
絶対最大 定格 Absolute Maximum Ratings	せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>		400	V
	非繰り返しせん頭サーージ逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>		450	V
	出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>a</sub> =25°C, 50Hz Sine wave, R-load, T <sub>a</sub> =25°C	フィンなし Without heatsink 2.2 フィン付き With heatsink	A
	せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C	60	A
電氣的・ 熱的特性 T <sub>l</sub> =25°C Electrical Character- istics T <sub>l</sub> =25°C	順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =2.2A, パルス測定 I <sub>F</sub> =2.2A, Pulse measurement	MAX 1.2	V
	逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement	MAX 10	μA
	逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I <sub>F</sub> =0.1A, I <sub>R</sub> =0.3A ☆	MAX 300	nS
	熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間 Junction to ambient	フィンなし Without heatsink MAX 62 フィン付き With heatsink MAX 47	°C/W

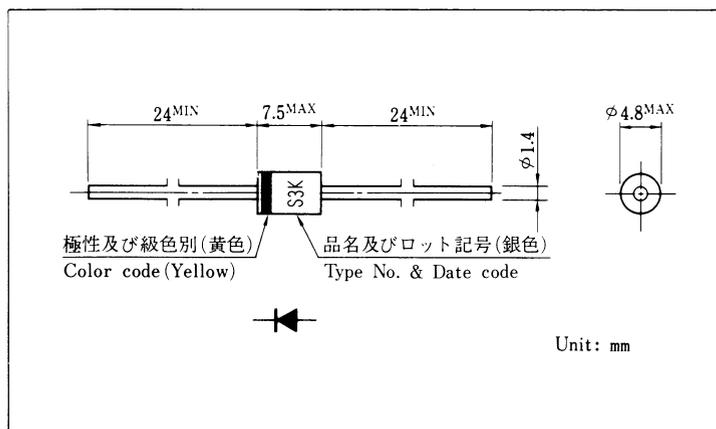
☆ 5頁を参照してください。

☆ See page 5.

## 特長 Features

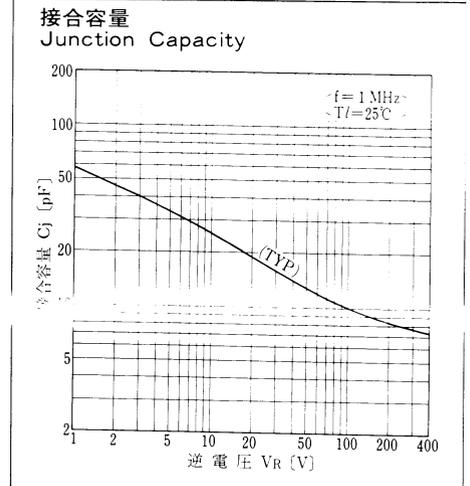
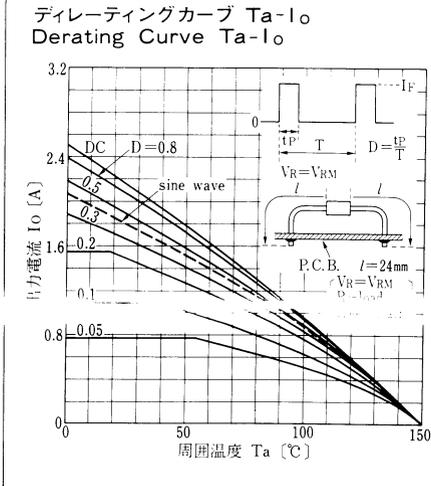
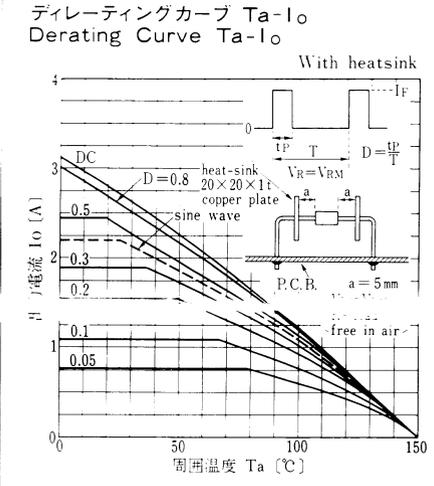
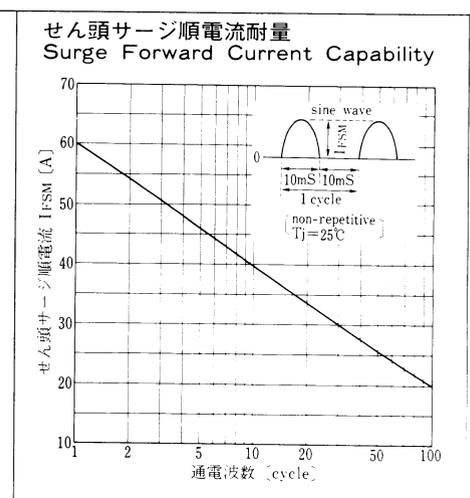
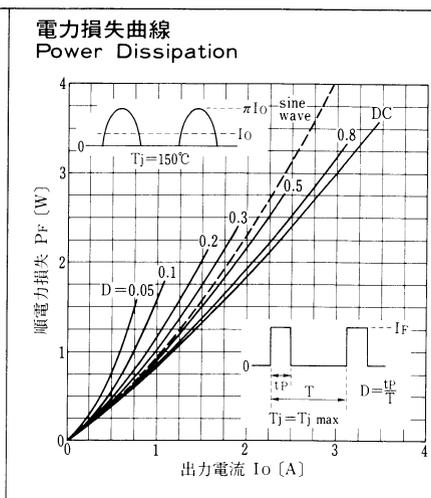
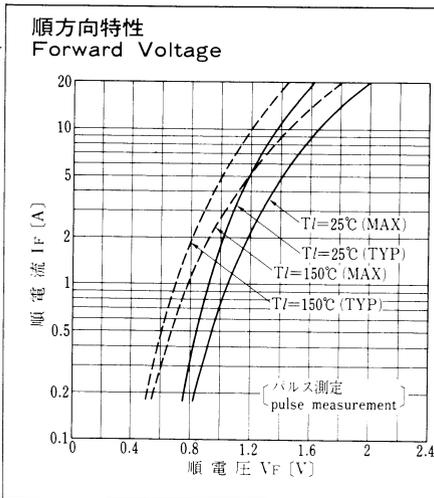
- **Hi-Glas** シリーズ (Glass Passivation 技術を応用したダイオード) であるため, 耐湿性に優れ, 高信頼性
- UL94, 94V-O 適合のレジソールドを使用
- 順方向電圧降下が小さい (V<sub>F</sub>=1.2V)
- スイッチング損失およびスイッチングノイズが小さい
- 逆回復時間が速い (trr=300nSec)
- Glass passivated chip.
- UL (UL94, 94V-O) meet resin mold.
- Low forward voltage drop.
- Low noise and low loss.
- Fast recovery time (trr=300nSec).

## 外形図 Outline Dimensions



## 用途 Applications

- スイッチングパワーサプライ
- コンピュータ周辺機器
- Switching power supplies.
- Computer peripherals.



定格表 RATINGS

項目、 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D6K20 D6K20R	D6K20H D6K20RH	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40 ~ +150		°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			+150		°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			200		V
絶対最大 定格 Absolute Maximum Ratings	非繰り返しせん頭サージ逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage			250		V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>C</sub> =122°C 50Hz Sine wave, R-load, T <sub>C</sub> =122°C		6		A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		120		A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute		1,500		V
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque: 3 kg·cm)		5		kg·cm
電氣的・ 熱的特性 T <sub>C</sub> =25°C Electrical Character- istics T <sub>C</sub> =25°C	順電圧 Forward Voltage	I <sub>F</sub> =6 A, パルス測定 I <sub>F</sub> =6 A, Pulse measurement		MAX	1.2	V
	逆電流 Reverse Current	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement		MAX	10	μA
	逆回復時間 Reverse Recovery Time	I <sub>F</sub> =0.2A, I <sub>R</sub> =0.6A ☆		MAX	300	MAX 100 nS
	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case		MAX	3.5	
	θ <sub>cf</sub>	ケース・フィン間, 締め付けトルク: 3 kg·cm Case to heatsink, Mounting torque: 3 kg·cm			1.5*	°C W
	θ <sub>jf</sub>	接合部・フィン間 Junction to heatsink			5.0*	

\* 印 参考値 \* Reference value  
☆ 5頁を参照してください。 ☆ See page 5.

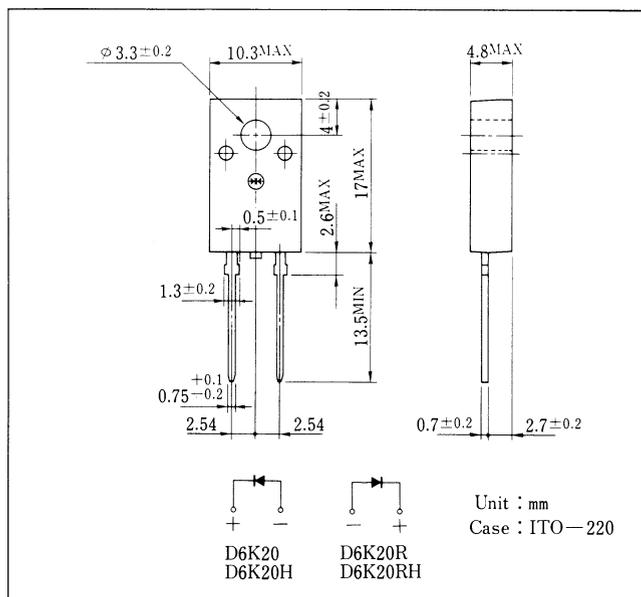
特長 Features

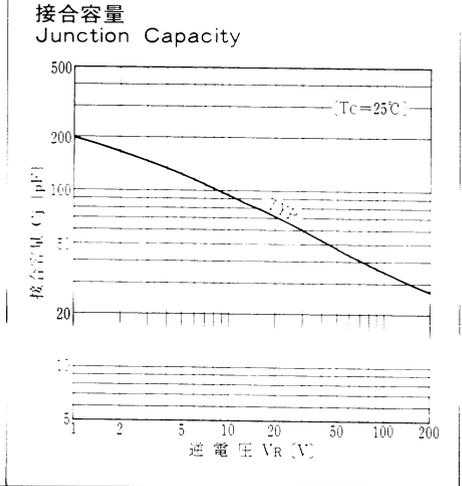
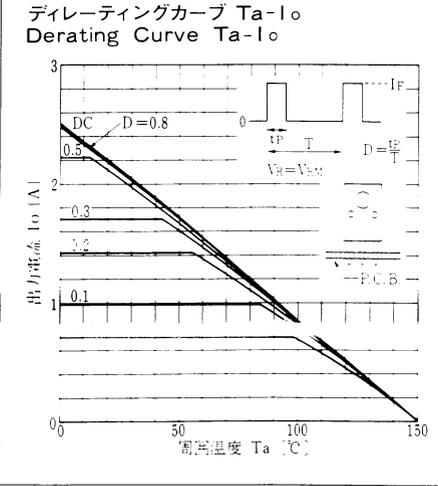
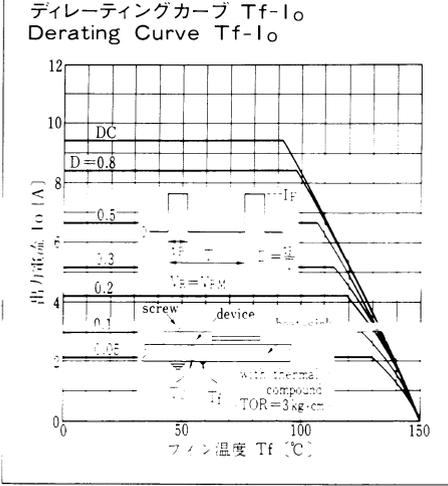
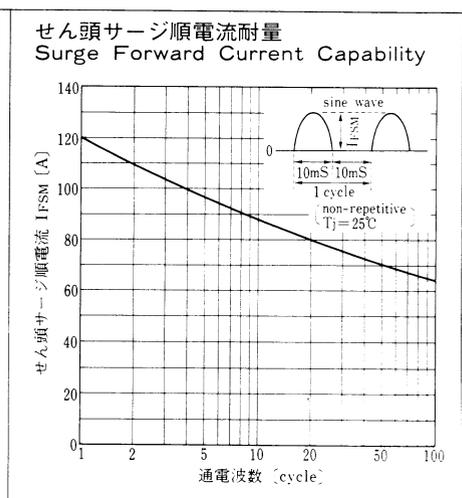
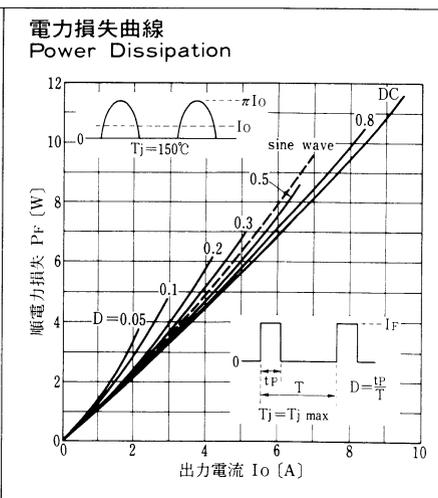
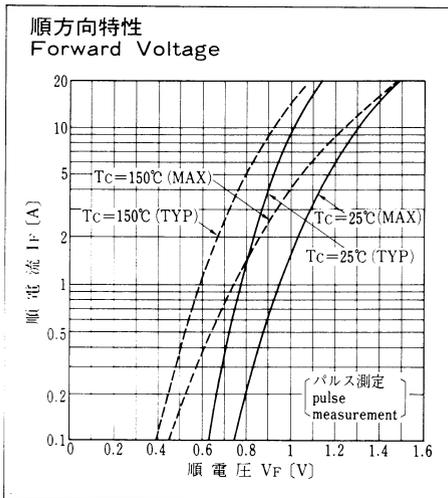
- 導電部が露出しない絶縁に有利なニューバック形状
- Hi-Glas シリーズ (Glass Passivation 技術を用いたダイオード) であるため, 耐湿性に優れ, 高信頼性
- UL94, 94V-O 適合のレジンモールドを使用
- 順方向電圧降下が小さい (V<sub>F</sub>=1.2V)
- スイッチング損失およびスイッチングノイズが小さい
- 逆回復時間が速い (trr=100nSec, Hタイプ)
- Fully insulated New Package, replaceable standard TO-220 package.
- Glass passivated chip.
- UL (UL94, 94V-O) meet resin mold.
- Low forward voltage drop.
- Low noise and low loss.
- Fast recovery time (trr=100nSec, H type).

用途 Applications

- スイッチングパワーサプライ
- コンピュータ周辺機器
- Switching power supplies.
- Computer peripherals.

外形図 Outline Dimensions





定格表 RATINGS

項目、 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D6K40 D6K40R	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40 ~ +150	°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			+150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			400	V
絶対最大 定格 Absolute Maximum Ratings	V <sub>RSM</sub>			450	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>C</sub> =123°C 50Hz Sine wave, R-load, T <sub>C</sub> =123°C		6	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>J</sub> =25°C 50Hz Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>J</sub> =25°C		120	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute		1,500	V
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque: 3 kg·cm)		5	kg·cm
電気的・ 熱的特性 T <sub>C</sub> =25°C Electrical Character- istics T <sub>C</sub> =25°C	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =6 A, パルス測定 I <sub>F</sub> =6 A, Pulse measurement		MAX 1.2	V
	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement		MAX 10	μA
	trr	I <sub>F</sub> =0.2A, I <sub>R</sub> =0.6A ☆		MAX 300	nS
	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 3.5	°C/W
	θ <sub>cf</sub>	ケース・フィン間, 締め付けトルク: 3 kg·cm Case to heatsink, Mounting torque: 3 kg·cm		1.5*	
	θ <sub>jf</sub>	接合部・フィン間 Junction to heatsink		5.0*	

\*印 参考値 \* Reference value  
☆ 5頁を参照してください。 ☆ See page 5.

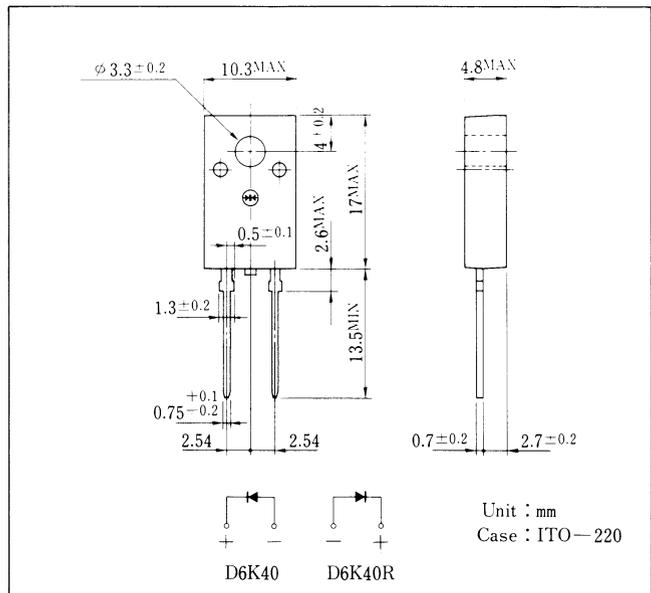
特長 Features

- 導電部が露出しない絶縁に有利なニューパック形状
- Hi-Glas シリーズ (Glass Passivation 技術を用いたダイオード) であるため, 耐湿性に優れ, 高信頼性
- UL94, 94V-O 適合のレジソールドを使用
- 順方向電圧降下が小さい (V<sub>F</sub>=1.2V)
- スイッチング損失およびスイッチングノイズが小さい
- 逆回復時間が速い (trr=300nSec)
- Fully insulated New Package, replaceable standard TO-220 package.
- Glass passivated chip.
- UL (UL94, 94V-O) meet resin mold.
- Low forward voltage drop.
- Low noise and low loss.
- Fast recovery time (trr=300nSec).

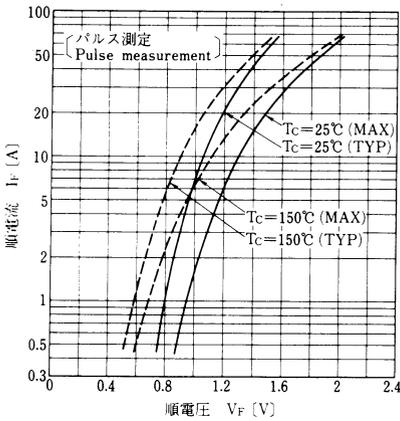
用途 Applications

- スイッチングパワーサプライ
- コンピュータ周辺機器
- Switching power supplies.
- Computer peripherals.

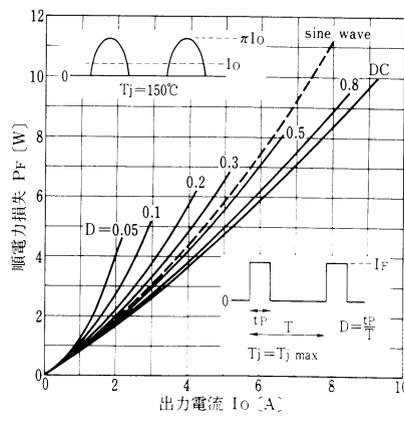
外形図 Outline Dimensions



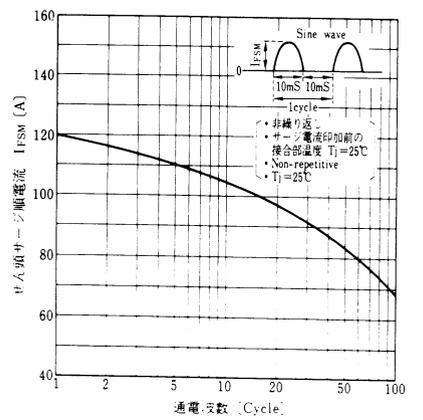
順方向特性  
Forward Voltage



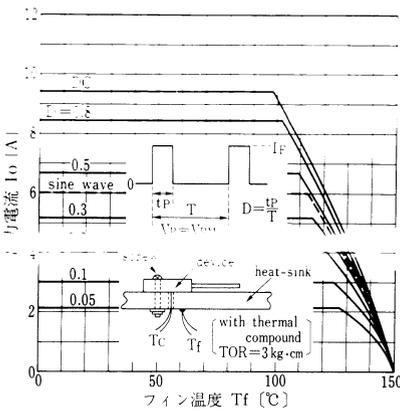
電力損失曲線  
Power Dissipation



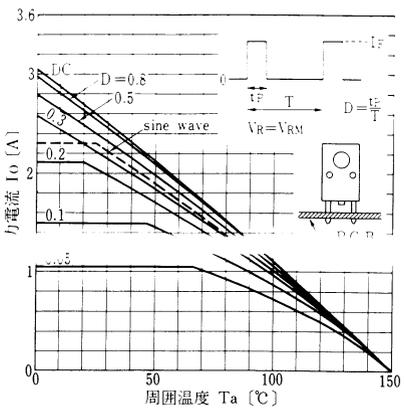
せん頭サーージ順電流耐量  
Surge Forward Current Capability



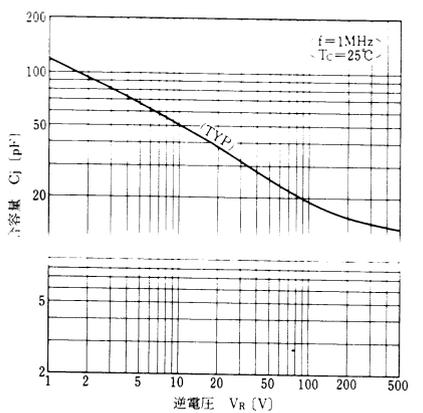
ディレーティングカーブ  $T_f - I_o$   
Derating Curve  $T_f - I_o$



ディレーティングカーブ  $T_a - I_o$   
Derating Curve  $T_a - I_o$



接合容量  
Junction Capacity



### 定格表 RATINGS

項目、 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S6K20 S6K20R	S6K20H	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T <sub>stg</sub>			-40~+150		°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	T <sub>j</sub>			+150		°C
絶対最大 規格 せんと頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			200		V
非繰り返しせんと頭サージ逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>			250		V
Absolute Maximum Ratings 出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>c</sub> =134°C 50Hz Sine wave, R-load, T <sub>c</sub> =134°C		6		A
せんと頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせんと頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		120		A
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque: 3 kg·cm)		5		kg·cm
電氣的・ 熱的特性 T <sub>c</sub> =25°C	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =6 A, パルス測定 I <sub>F</sub> =6 A, Pulse measurement		MAX 1.2		V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement		MAX 10		μA
Electrical Character- istics T <sub>c</sub> =25°C	逆回復時間 Reverse Recovery Time	I <sub>F</sub> =0.2A, I <sub>R</sub> =0.6A ☆		MAX 300	MAX 100	nS
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 2		°C/W

☆ 5頁を参照してください。

☆ See page 5.

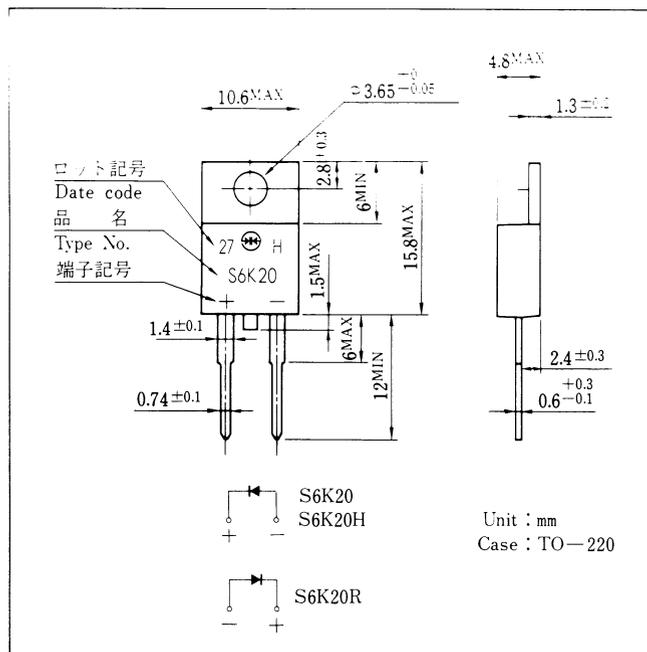
### 特長 Features

- *Hi-Glas* シーパース Glass Passivation 技術を  
応用したダイオードであるため、耐湿性に優  
れ、高信頼性
- UL94, 94V-O 適合のレジソールドを使用
- 順方向電圧降下が小さい (V<sub>F</sub>=1.2V)
- スイッチング損失およびスイッチングノイズが  
小さい
- 逆回復時間が速い (trr=100nSec, Hタイプ)
- Glass passivated chip.
- UL (UL94, 94V-O) meet resin mold.
- Low forward voltage drop.
- Low noise and low loss.
- Fast recovery time (trr=100nSec, H type).

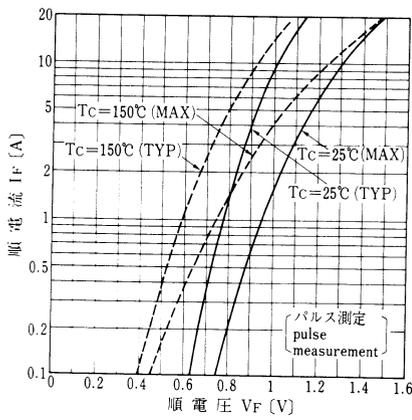
### 用途 Applications

- スイッチングパワーサプライ
- コンピュータ周辺機器
- Switching power supplies.
- Computer peripherals.

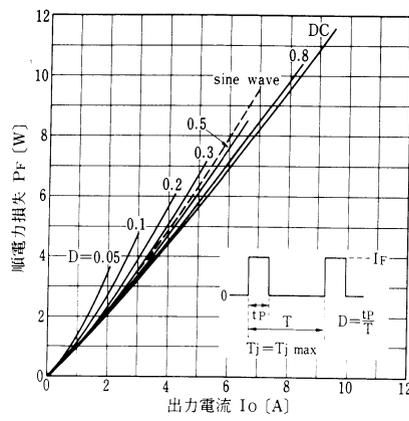
### 外形図 Outline Dimensions



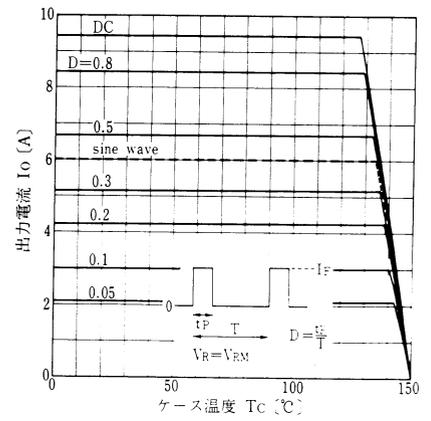
順方向特性  
Forward Voltage



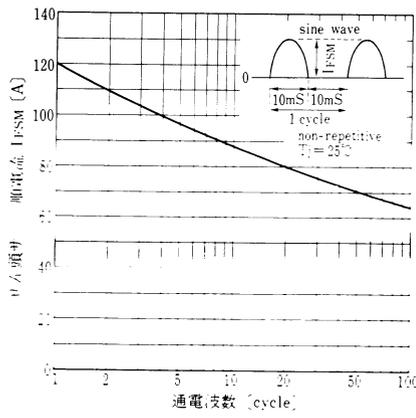
電力損失曲線  
Power Dissipation



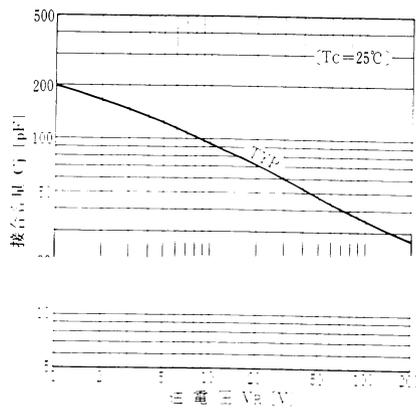
ディレーティングカーブ  $T_c - I_o$   
Derating Curve  $T_c - I_o$



せん頭サージ順電流耐量  
Surge Forward Current Capability



接合容量  
Junction Capacity



## 定格表 RATINGS

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S6K40 S6K40R	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~+150	°C
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			+150	°C
絶対最大 定格 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			400	V
非繰り返し せん頭サージ逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>			450	V
Absolute Maximum Ratings 出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>c</sub> =131°C 50Hz Sine wave, R-load, T <sub>c</sub> =131°C		6	A
せん頭サージ 順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		120	A
締め付け トルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque: 3 kg·cm)		5	kg·cm
電気的・ 熱的特性 T <sub>c</sub> =25°C Electrical Character- istics T <sub>c</sub> =25°C	順電圧 Forward Voltage	I <sub>F</sub> =6 A, パルス測定 I <sub>F</sub> =6 A, Pulse measurement		MAX 1.2	V
	逆電流 Reverse Current	V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , パルス測定 V <sub>R</sub> =V <sub>RM</sub> , Pulse measurement		MAX 10	μA
	逆回復時間 Reverse Recovery Time	I <sub>F</sub> =0.2A, I <sub>R</sub> =0.6A ☆		MAX 300	nS
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case		MAX 2.5	°C/W

☆ 5頁を参照してください。

☆ See page 5.

## 特長 Features

- **Hi-Glas** シリーズ (Glass Passivation 技術を応用したダイオード) であるため, 耐湿性に優れ, 高信頼性
- UL94, 94V-O 適合のレジソールドを使用
- 順方向電圧降下が小さい (V<sub>F</sub>=1.2V)
- スイッチング損失およびスイッチングノイズが小さい
- 逆回復時間が速い (trr=300nSec)
- Glass passivated chip.
- UL (UL94, 94V-O) meet resin mold.
- Low forward voltage drop.
- Low noise and low loss.
- Fast recovery time (trr=300nSec).

## 用途 Applications

- スイッチングパワーサプライ
- コンピュータ周辺機器
- Switching power supplies.
- Computer peripherals.

## 外形図 Outline Dimensions

